

证券代码：688478

证券简称：晶升股份

公告编号:2023-047

南京晶升装备股份有限公司 关于全资子公司注册地址变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南京晶升装备股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京晶升半导体科技有限公司（以下简称“晶升半导体”）因经营发展需要对其注册地址进行了变更。近日，晶升半导体已办理完成工商变更登记手续，并取得了南京经济技术开发区市场监督管理局换发的《营业执照》，具体变更情况如下：

一、本次变更情况

公司名称	变更前注册地址	变更后注册地址
南京晶升半导体科技有限公司	南京市江北新区智能制造产业园（智合园）科创大道9号A2栋210-16室	南京经济技术开发区智芯路4号红枫科技园B3栋西侧

除上述注册地址发生变更外，晶升半导体其他工商登记信息未发生变更。

二、变更后的工商登记信息

统一社会信用代码：91320191MA7F62BM18

名称：南京晶升半导体科技有限公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5000万元整

成立日期：2022年01月18日

法定代表人：李辉

住所：南京经济技术开发区智芯路4号红枫科技园B3栋西侧

经营范围：一般项目：电子专用设备制造；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；集成电路芯片及产品制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；货物进出口；技术进出口；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；新材料技术推广服务；技术推广服务；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

南京晶升装备股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日